株式会社新興製作所 (営業開発部 井手 大介)



【本社】

住所:大阪府大阪市都島区友渕町3-

4-22-208

: 06-6921-5602

: d. ide@sinko-fh.co.jp

URL : https://www.sinko-fh.co.jp

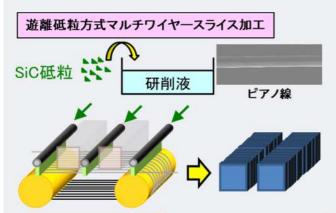
【津山工場】

住所:岡山県津山市中村595

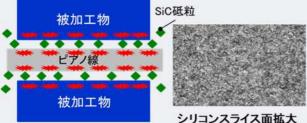
: 0868-29-1200

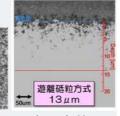
研究・開発内容:

キーワード:



切断加工、電着ダイヤモンドワイヤー





加工変質層

研究・開発の目的・背景:

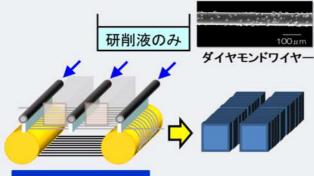
シリコンやサファイア、セラミックスなどの材料は、 従来はピアノ線とスラリーによる遊離砥粒方式でマル チスライス加工されていました。弊社では、業界に先 駆けて、ピアノ線上にダイヤモンド砥粒をニッケル めっきで固定した、固定砥粒方式「電着ダイヤモンド ワイヤー」でマルチスライス加工の量産化を実現しま した。

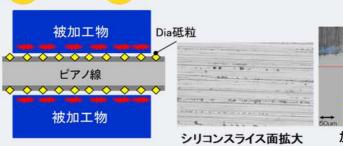
効果·応用分野· アピールポイントなど:

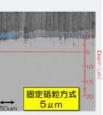
太陽電池用シリコンウェハーのスライス加工において は、ワイヤー細線化とウェハー薄板化を実現し、太陽 電池メーカー様のコスト低減に寄与することができま した。現在は、その技術を応用して、シリコンよりも 高硬度である、炭化ケイ素、窒化ケイ素、窒化ガリウ ムなどをスライス加工しています。これらの材料は非 常に硬いため、遊離砥粒方式でスライス加工すると、 加工時間が長くなるため、非常に生産性が低いです。 電着ダイヤモンドワイヤーでは加工時間を遊離砥粒方 式の1/3~1/5にすることが可能です。

現在はセラミックスや結晶材料、ガラス等の量産加工 を主としておりますけれども、今後は、カーボン、樹 脂、超硬、金属などさまざまな材料に展開していきた く存じますので、加工でお困りの際にはお声をお掛け 頂けると幸いです。また、2023年9月にネオスグループに参画しましたので、今後は加工のみならず精密洗

固定砥粒方式マルチワイヤースライス加工







加工変質層

主な事業内容:

今後について:

受託加工(切断,研磨,研削加工)

浄も対応できるよう取り組んでまいります。

量産品はもちろん、開発部署、研究機関や大学からの 単品のスポット加工も対応いたします。

太陽電池用口156mmシリコンウェハースライス加工の事例

	遊離砥粒方式	固定砥粒方式
加工時間	12hr.	4hr.
ウェハー内厚みバラツキ	13µm	7μm
ウェハー取れ枚数	2.7枚/mm	4.4枚/mm